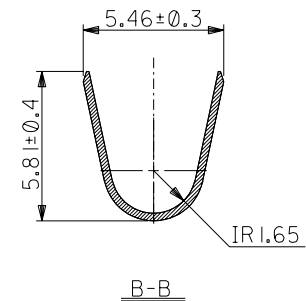
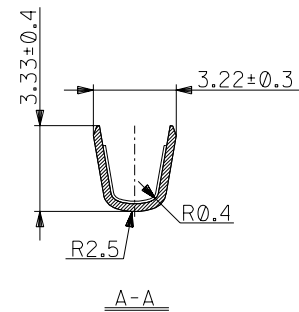
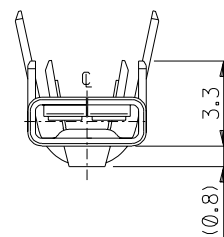
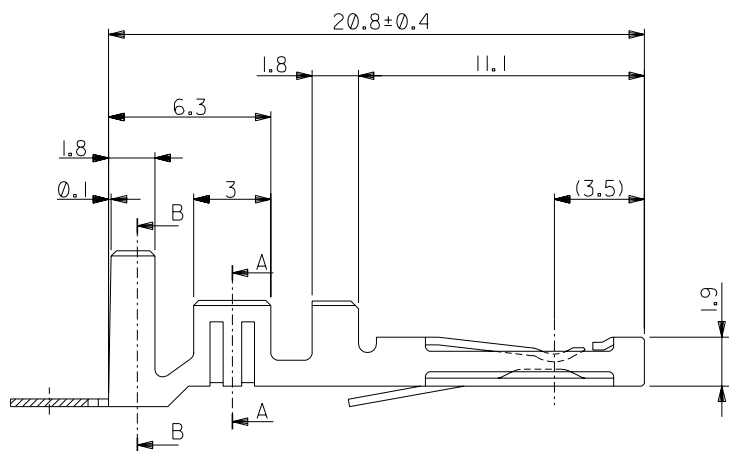
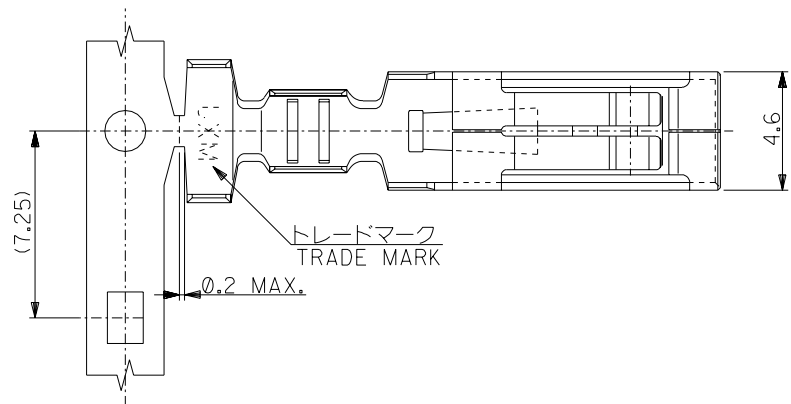


注記)
NOTES:

- 材質
MATERIAL
銅合金 (板厚: 0.3)
COPPER ALLOY (THICKNESS: 0.3)
- メッキ仕様
TERMINAL PLATING
接点部 : 金メッキ 0.1μm MIN.
CONTACT AREA : GOLD 0.1 MICROMETER MINIMUM.
パラジウムニッケルメッキ 0.6μm MIN.
PALLADIUM NICKEL 0.6 MICROMETER MINIMUM.
圧着部 : 錫メッキ 1.0μm MIN.
CRIMP AREA : TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM.
下地メッキ : ニッケルメッキ 1.5μm MIN.
UNDER PLATE : NICKEL 1.5 MICROMETER MINIMUM.
- 適用電線範囲 :
APPLICABLE WIRE RANGE :
UL 1015 AWG*#18~14
UL 1865 AWG*#16~14
- 被覆外径 : φ 3.8 MAX.
INSULATION EXTERNAL DIA : φ 3.8 MAX.
- 適用ハウジングアッセンブリ : 53777シリーズ
APPLICABLE HOUSING ASS'Y : 53777 SERIES
- 適用ハウジング : 54084-0305
APPLICABLE HOUSING : 54084-0305
- 本製品は50637-**-49の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 50637-**-49.

	バラ状 LOOSE	50637-0128
50637-**-28	連鎖状 CHAIN	50637-0028
MODEL No.	端子形状 TERMINAL CONFIGURATION	MATERIAL No.

材料 MATERIAL				注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH				—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE				注記参照 SEE NOTES		TITLE 名称 2mm PITCH AC/DC CONN. REC. CRIMP TERM. (MID DRAWER CONNECTOR)	
被覆外径 INS. RANGE				注記参照 SEE NOTES		-LEAD FREE-	
DRAWN BY 04/05/07 H.KAWABATA				CHK'D BY 04/05/07 K.TOJO		DWG. NO. SD-50637-001	
APP'D BY 04/05/07 M.SASAO				尺度 SCALE 5 : 1		REV 0	
角度 ANGLE ±3°							
30°以上 OVER ±0.3							
10°以上 30°未満 OVER UNDER ±0.25							
10°未満 UNDER ±0.2							
一般公差 GENERAL TOLERANCES				記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD	
0 新規作成 RELEASED (J2004-4096)				DR. K.T.		日付 DATE	
				CHK. M.SASAO			